



Integrated interconnect technologies for 3D nanoelectronic systems [

Bakir, Muhannad S.
Meindl, James D. (1933-)

Artech House,
c2009

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbgVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vOTE5OTkxMA>

Título: Integrated interconnect technologies for 3D nanoelectronic systems [Recurso electrónico] Muhannad S. Bakir, James D. Meindl, editors

Editorial: Boston, Mass. London Artech House c2009

Descripción física: xx, 528 p. ill

Mención de serie: E-Libro Integrated microsystems series

Bibliografía: Incluye referencias bibliográficas e índice

Detalles del sistema: Modo de acceso: Worl Wide Web

Fuente de adquisición directa: E-Libro

ISBN: 1596932465 9781596932463

Materia: Interconnects (Integrated circuit technology) Nanoelectronics Telecommunication systems

Autores: Bakir, Muhannad S. Meindl, James D. (1933-)

Punto acceso adicional serie-Título: Artech House integrated microsystems series

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es